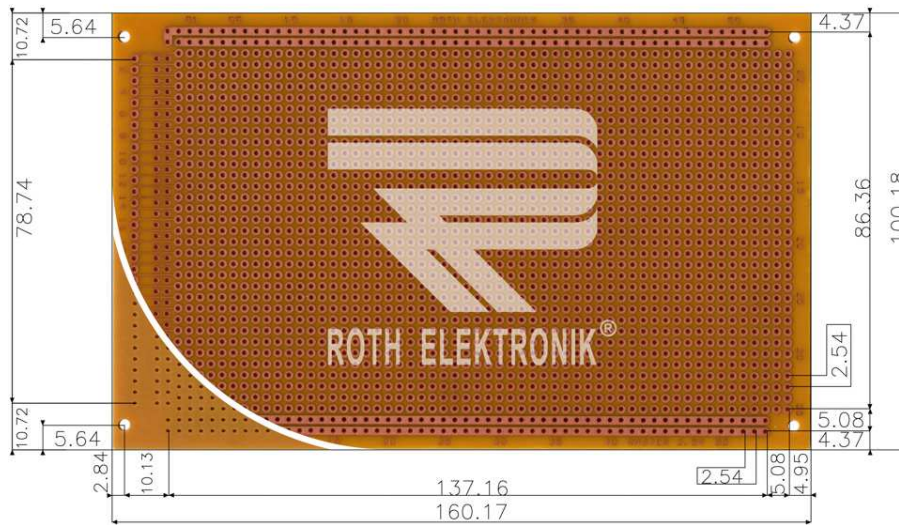


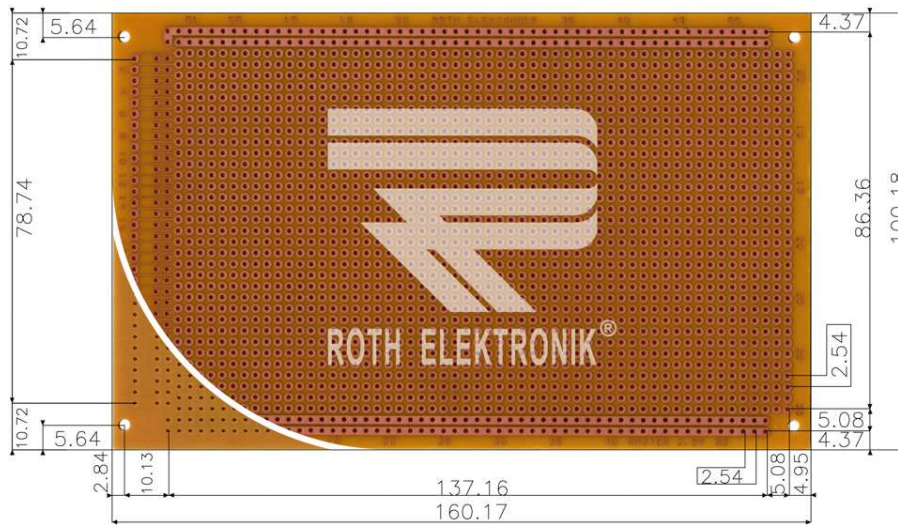
RE318-HP

- SRBP paper FR2 1.50 mm
- Single-sided 35 µm Cu
- Organic soldering protection (OSP)
- Hole spacing 2.54 x 2.54 mm
- 33 x 55 soldering pads 2.20 mm Ø
- Hole diameter 1.00 mm
- Connector 64-channel DIN 41612 grid 2.54 mm type C
- Size 100 x 160 mm



RE318-HP

- Phenolharz-Hartpapier FR2 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Organischer Oberflächenschutz (OSP)
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 33 x 55 Lötinseln 2,20 mm Ø
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Steckverbinder 64-polig DIN 41612 Raster 2,54 mm Bauform C
- Größe 100 x 160 mm



RE318-HP

- Papel endurecido con resina fenolada FR2 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Protección orgánica de la superficie (OSP)
- Trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- 33 x 55 nodos de soldadura 2,20 mm Ø
- Diámetro de los agujeros 1,00 mm
- Conector enchufable 64 polos DIN 41612 trama 2,54 mm modelo C
- Tamaño 100 x 160 mm